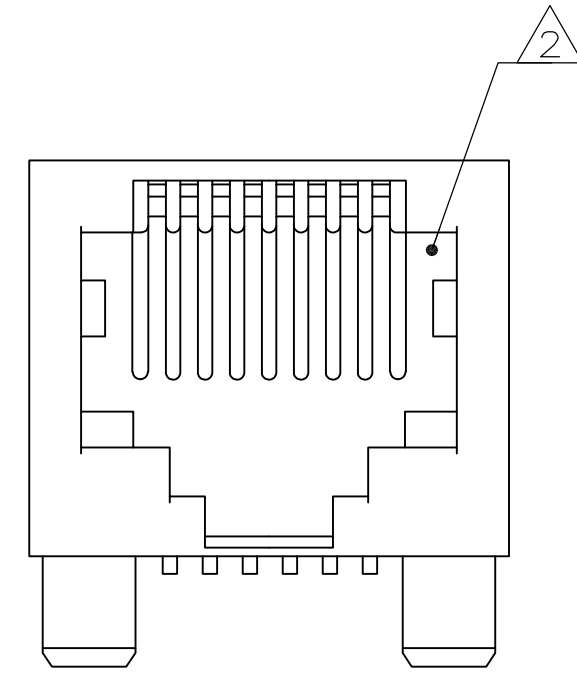
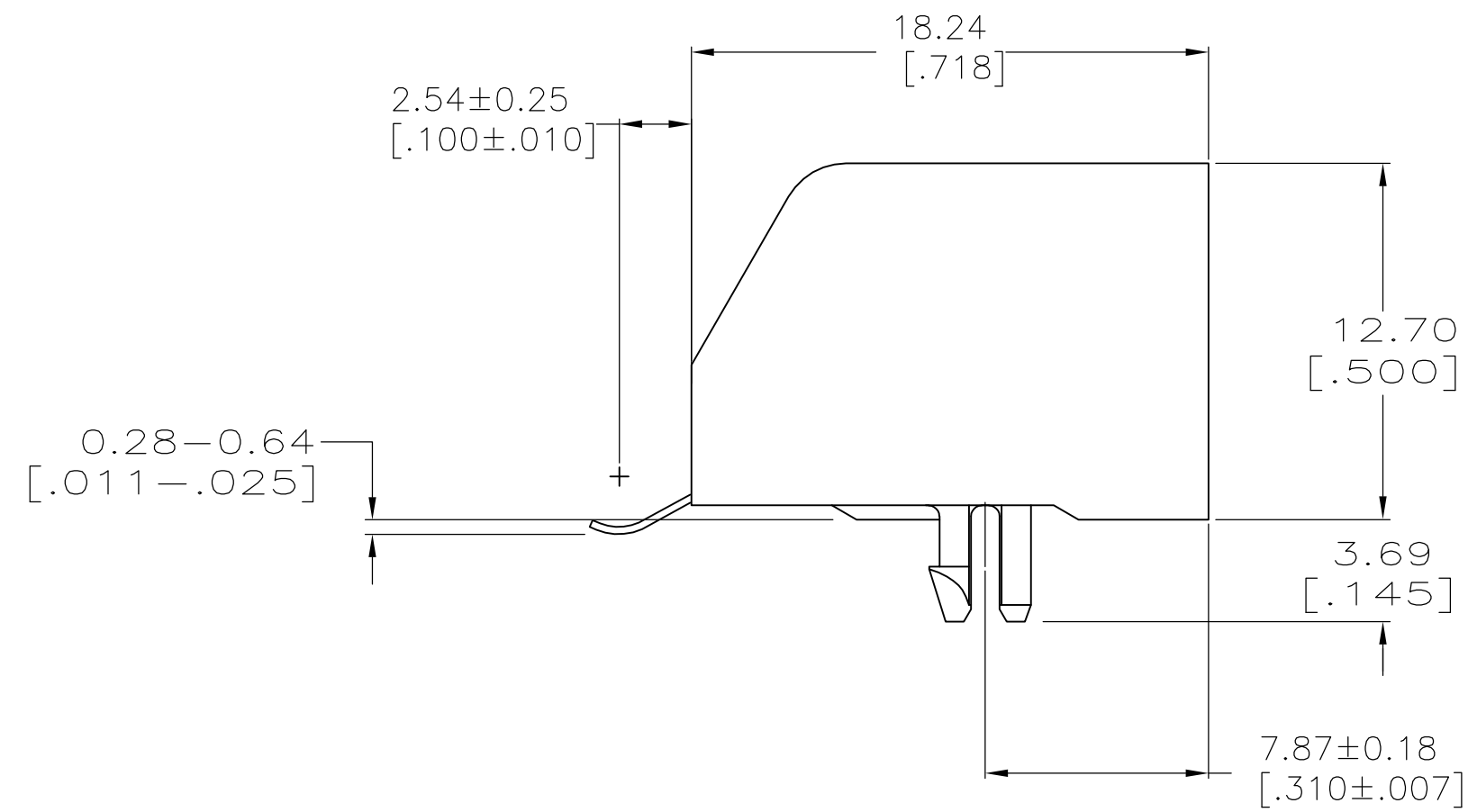
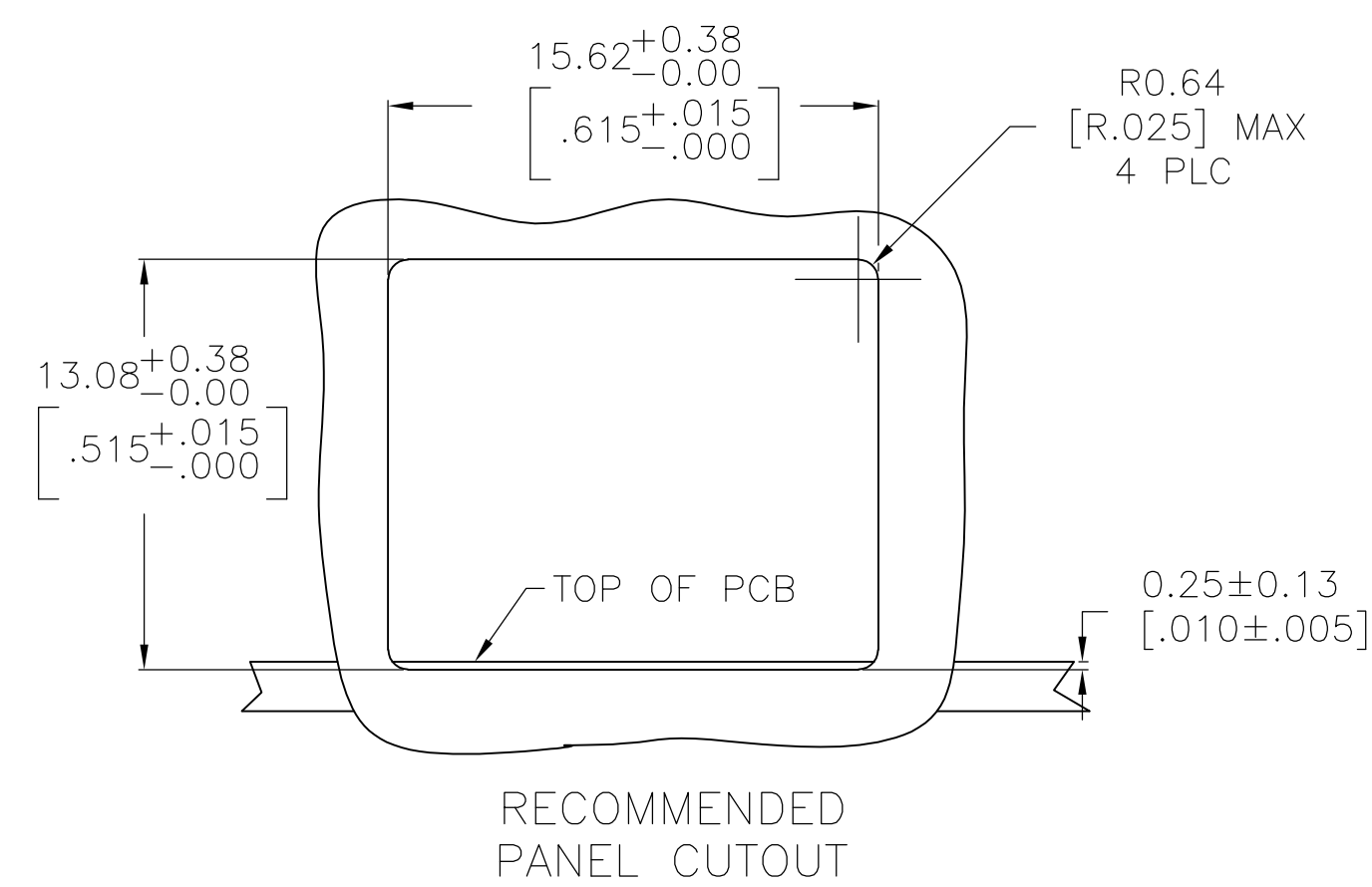
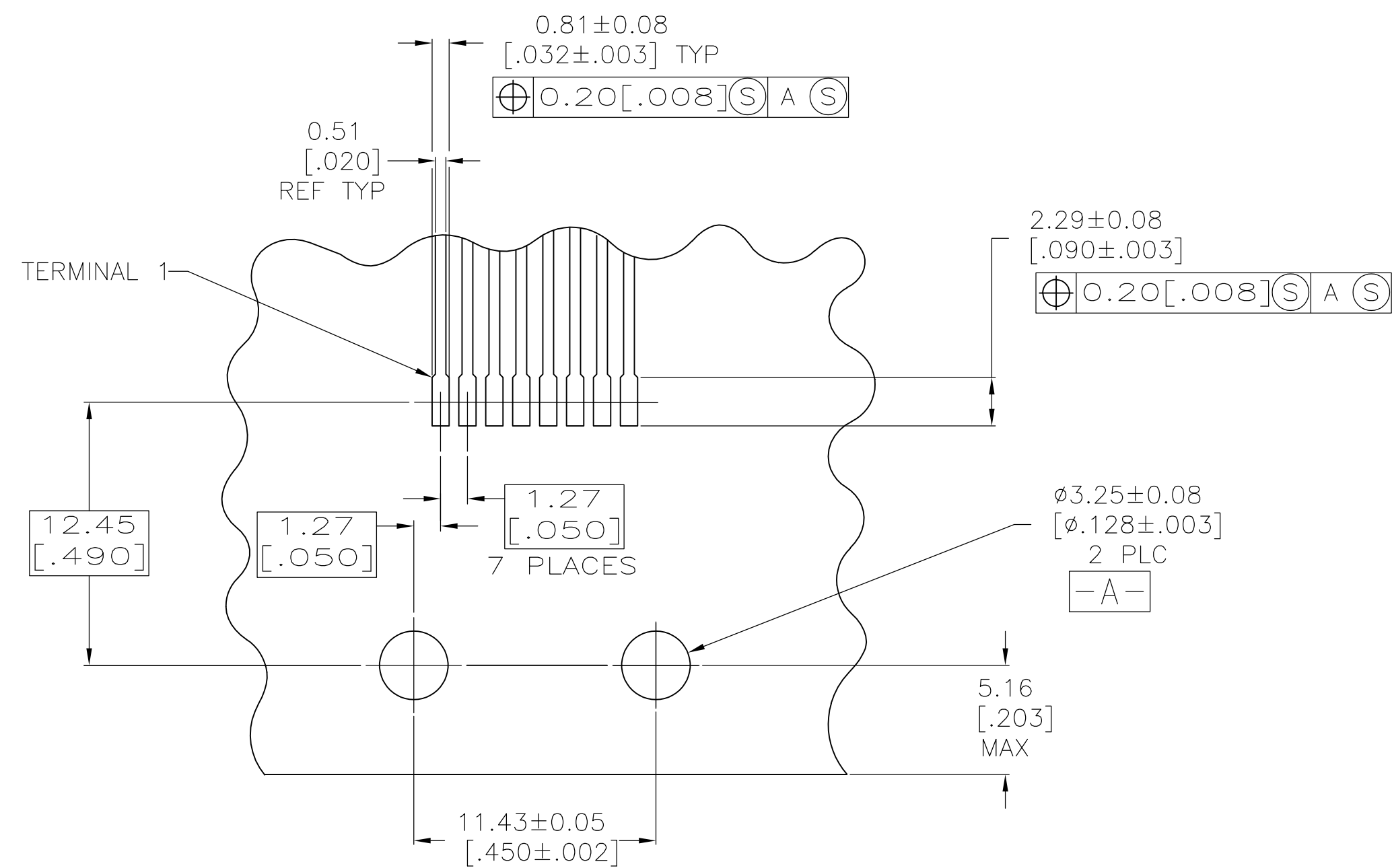
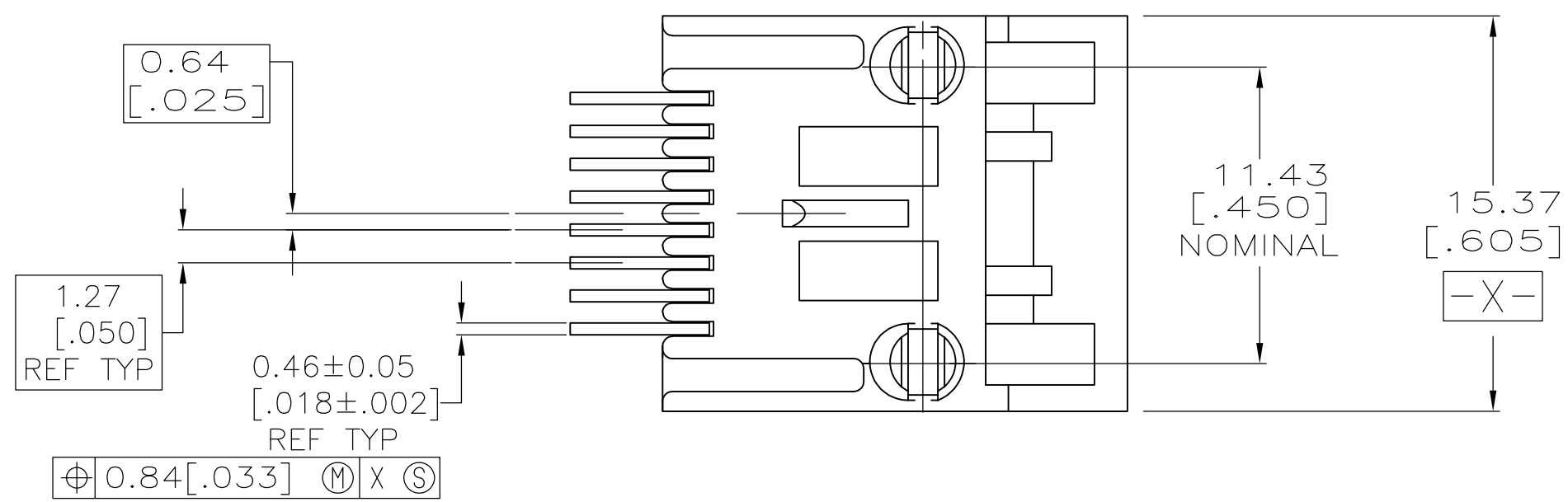




1. MATERIAL: HOUSING - HTN MOLDING COMPOUND, 94 VO, COLOR: BLACK.
TERMINAL - 0.36 [.014] THICK PHOS-BRONZE PLATE WITH 1.27 μ m [.000050] MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA AND 3.81 μ m [.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27 μ m [.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
2. CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68, SUBPART F.
3. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AND ARE PRIOR TO SURFACE MOUNT PROCESSING.
4. SNAP-IN RETENTION FEATURE ACCOMMODATES 1.45-1.70 [.062 $\pm$.005] THICK PRINTED CIRCUIT BOARD.
5. ASSEMBLIES ARE PACKAGED 36 IN A TUBE.
6. ASSEMBLIES ARE PACKAGED IN TRAYS.

RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

	5555764-3
	5555764-1
PACKAGED	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: 09JUN2005 G. ATADIA - DOCKS DW: 09JUN2005 J. WESTMAN APVD: 09JUN2005 S. FLICKINGER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm(INCHES)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME: MODULAR JACK ASSEMBLY, 8 POSITION, LOW PROFILE, RIGHT ANGLE, SURFACE MOUNT	
 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		PRODUCT SPEC 108—1163 APPLICATION SPEC 114—6040			
MATERIAL: SEE NOTE 1		FINISH: SEE NOTE 1			
CUSTOMER DRAWING		SIZE: CADE CODE: DRAWING NO: A1 00779 ©5555764		RESTRICTED TO:	
		WEIGHT: —		SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 1 REV: C.1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9